高效能電子儀器機櫃冷卻系統及方法

本院覽號

公告日期

智財權狀態

02A-991217

台灣(發明)M412341放棄維護、美國US8879268B2放棄維護

摘要

此新的冷卻系統及方法,是透過特定的散熱路徑利用傳導散熱,將熱從機櫃內電子儀器中的熱源有效率的散到 外在環境中,因此可大幅减少冷卻系統所需的電力及空間。

技術優勢

增加散熱效率,減少冷卻系統所需的電力及空間。 不需使用風扇,降低風扇帶來的噪音及避免風扇易損壞的缺點。 增加安全保障,過去曾發生大型電腦機櫃風扇損壞而使散熱功能喪失,因此機器過熱起火燃燒造成不可預計的損失,本技術可避免此風險。

應用範圍

電子儀器機櫃、例如電腦伺服器機櫃及儲存伺服器機櫃,特別適合應用於有大量機櫃的機房及資料中心。

創作人

李世昌、荊溪暠、朱明禮、林志勳

